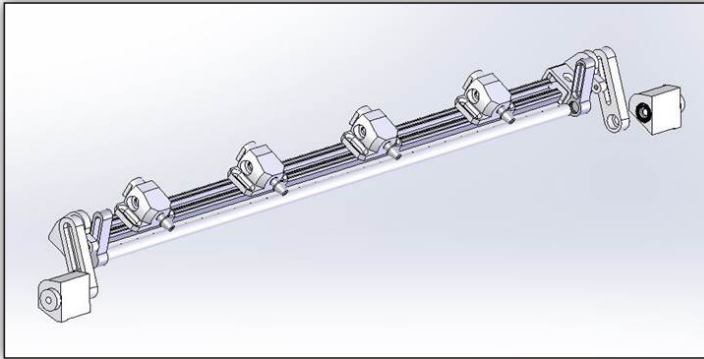


TS 2.0 Thin Substrate System



Fähigkeiten des TS 2.0 Thin Substrate Systems

UV-Lack: min. 0,003 Zoll/0,075 mm (ca. 70# Text/90 g/m² beschichtet)

Wasserlack: min. 0,004 Zoll/0,10 mm (ca. 80# Text/115 g/m² beschichtet)

Das mit einer Luftleiste ausgestattete H&B TS 2.0 System ermöglicht die Beschichtung von dünnen Substraten bis zu 0,003 Zoll (0,075 mm) mit Wasser- und UV-Lacken. Das System verwendet eine Reihe von sehr schnellen Luftstößen, um dünne Substrate durch den Lackierkopf zu steuern und Bogenwicklungen auf der Auftragswalze zu verhindern. Erhältlich als Sonderausstattung für alle neuen Maschinen und als Nachrüstung für bestehende Maschinen.

Wenn Sie mehr über das H&B TS 2.0 Thin Substrate System erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren regionalen Vertriebsbeauftragten.